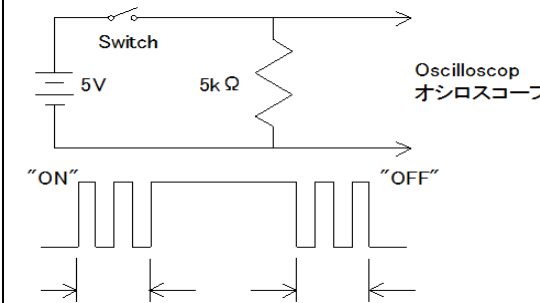
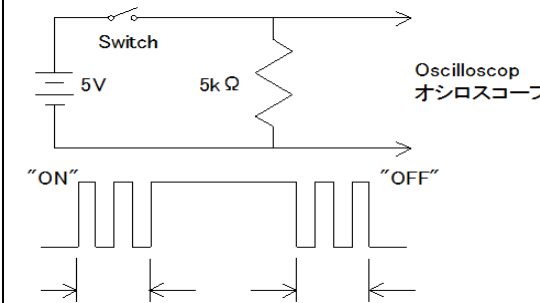
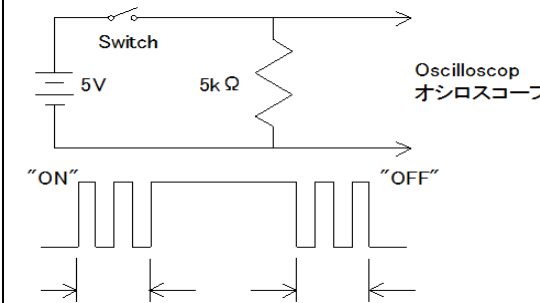
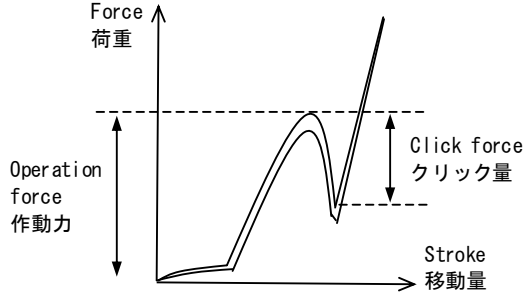


DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 1/7															
BACKGROUND	FOR REFERENCE	SKTRAAE010															
<p>1. General 一般事項</p> <p>1.1 Application 適用範囲 This specification covers the requirements for TACT switch which have no keytop. この規格書は、キートップなしのタクトスイッチについて 適用する。</p> <p>1.2 Operating temperature range 使用温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>105</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿・常圧) Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrical function within such temperatures. 使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。</p> <p>1.3 Storage temperature range 保存温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>105</u> °C (normal humidity, normal air pressure 常湿・常圧)</p> <p>1.4 Test conditions 試験状態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows. 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常 温: (Temperature 温度 5~35°C) Normal humidity 常 湿: (Relative humidity 湿度 25~85%) Normal air pressure 常 圧: (Air pressure 気圧 86~106kPa) If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions. ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2°C Relative humidity 相対湿度: 60~70% Air pressure 気 圧: 86~106kPa Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating. スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。</p> <p>2. Appearance, style and dimensions 外観、形状、寸法</p> <p>2.1 Appearance 外観 There shall be no defects that affect the serviceability of the product. 性能上有害な欠陥があってはならない。</p> <p>2.2 Style and dimensions 形状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。</p> <p>3. Type of actuating 動作形式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u></p> <p>4. Contact arrangement 回路形式 <u>1 poles 1 throws</u> <u>1 回路 1 接点</u> (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による)</p> <p>5. Ratings 定格</p> <p>5.1 Maximum ratings 最大定格 <u>16 V DC</u> <u>50 mA</u></p> <p>5.2 Minimum ratings 最小定格 <u>2 V DC</u> <u>10 μA</u></p> <p>6. Electrical specification 電気的性能</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Items 項目</th> <th>Test conditions 試験条件</th> <th>Criteria 判定基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.1 Contact resistance 接触抵抗</td> <td>Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>5 N</u> (2) Measuring method 測定方法: <u>1 kHz</u> small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微小電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法</td> <td><u>500 mΩ</u> Max.</td> </tr> <tr> <td>6.2 Insulation resistance 絶縁抵抗</td> <td>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V DC</u> for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間</td> <td><u>1 MΩ</u> Min.</td> </tr> <tr> <td>6.3 Voltage proof 耐電圧</td> <td>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V AC</u> (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: <u>1 min</u> (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間</td> <td>There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。</td> </tr> <tr> <td>6.4 Bounce バウンス</td> <td>Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 </td> <td>ON bounce: <u>10</u> ms Max. OFF bounce: <u>10</u> ms Max.</td> </tr> </tbody> </table>			Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準	6.1 Contact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>5 N</u> (2) Measuring method 測定方法: <u>1 kHz</u> small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微小電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	<u>500 mΩ</u> Max.	6.2 Insulation resistance 絶縁抵抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V DC</u> for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	<u>1 MΩ</u> Min.	6.3 Voltage proof 耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V AC</u> (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: <u>1 min</u> (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。	6.4 Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 	ON bounce: <u>10</u> ms Max. OFF bounce: <u>10</u> ms Max.
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準															
6.1 Contact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え、測定する。 (1) Depression 押圧力: <u>5 N</u> (2) Measuring method 測定方法: <u>1 kHz</u> small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微小電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	<u>500 mΩ</u> Max.															
6.2 Insulation resistance 絶縁抵抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V DC</u> for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	<u>1 MΩ</u> Min.															
6.3 Voltage proof 耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>500 V AC</u> (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: <u>1 min</u> (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と金属フレーム間	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。															
6.4 Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 	ON bounce: <u>10</u> ms Max. OFF bounce: <u>10</u> ms Max.															
		DSGD. 2017.07.27 ED C3 DG2 J.Miyamoto															
		CHKD. 2017.07.27 ED C3 DG2 M.Kato															
		APPD. 2017.07.27 ED C3 DG2 M.Kato															
PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD											

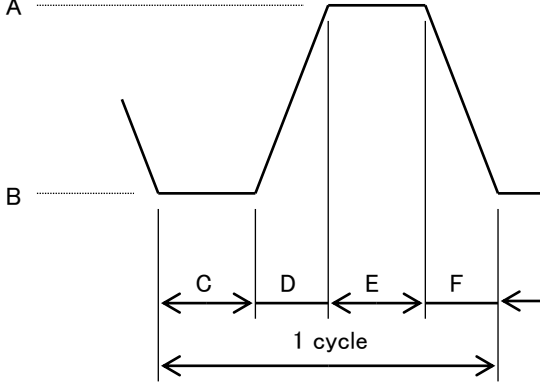
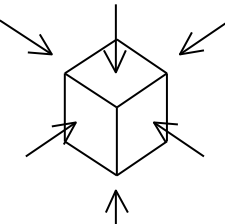
DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 2/7
FOR REFERENCE		

7. Mechanical specification 機械的性能

Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
7.1 Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	3.8 ± 0.45 N
7.2 Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load of bellow force to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力: 5 N	0.72 ± 0.1 mm
7.3 Return force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部を移動量押圧後、操作部が復帰する力を測定する。	1 N Min.
7.4 Click ratio クリック率	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、測定する。 Click ratio = Click force / Operating force × 100 % クリック率 = クリック量 / 作動力 × 100 % 	53 ± 10 %
7.5 Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below static load shall be applied in the direction of stem operation. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。 (1) Depression 押圧力: 50 N (2) Time 時間: 60 s	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 機械的、電氣的に異常のないこと。
7.6 Stem strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then the maximum force to withstand a pull applied opposite to the direction of stem operation shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部の操作方向とは反対方向に操作部を引っ張って抜けない力である。	5 N

8. Environmental specification 耐候性能

Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
8.1 Resistance to low temperatures 耐寒性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: -40 ± 2 °C (2) Time 時間: 400 h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : 1000 mΩ Max. Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2
8.2 Heat resistance 耐熱性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 105 ± 2 °C (2) Time 時間: 400 h	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : 1000 mΩ Max. Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2
8.3 Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: 45 ± 2 °C (2) Time 時間: 72 h (3) Relative humidity 相对湿度: 90 ~ 95 % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : 1000 mΩ Max. Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2

DOCUMENT No. KTR-***		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書		PAGE 3/7
FOR REFERENCE				
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準		
8.4 Change of temperature 温度サイクル	<p>After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。ただし、水滴は取り除く。</p>  <p style="margin-left: 150px;"> A = +105 °C B = -40 °C C = 2 h D = 5 min E = 2 h F = 5 min </p> <p style="margin-left: 150px;">(1) Number of cycles サイクル数 : 6 cycles</p>	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : <u>1000</u> mΩ Max. Item 6.2 Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2		
8.5 Resistance to hydrogen sulfide gas.(H ₂ S) 耐硫化ガス性	<p>Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回操作後、測定する。</p> <p>(1) Concentration of H₂S gas. H₂Sガス濃度: <u>3 ± 1</u> ppm (2) Temperature 温度: <u>40 ± 2</u> °C (3) Relative humidity 相対湿度: <u>80 ~ 85</u> % (4) Time 時間: <u>50</u> h</p>	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : <u>1000</u> mΩ Max.		
8.6 Protection 保護構造 IP6X equivalent IP6X相当	<p>•Dust protection 保護(塵埃) Let the test samples be exposed to the below test condition. After the test, measurement shall be made. 次の(1)~(4)の試験後、測定する。</p> <p>(1) Amount of talc タルクの量: 2 kg/m³ (2) Time of circulation 循環の時間: 8 h (3) Simply leave switch itself inside dust chamber. スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。 (4) Dusts shall be removed. 表面の塵埃は取り除く。</p>	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : <u>1000</u> mΩ Max. No penetration of dusts shall be found inside of switch. 塵埃の浸入なきこと		
9. Endurance specification 耐久性能				
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準		
9.1 Operating life 動作寿命	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p><u>16</u> VDC <u>50</u> mA resistive load 抵抗負荷 Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒 Depression 押圧力: <u>5</u> N Cycles of operation 動作回数: <u>200,000</u> cycles 回</p>	Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : <u>1000</u> mΩ Max. Item 6.2 Item 6.3 Bounce バウンス(Item 6.4) : ON bounce: <u>20</u> ms Max. OFF bounce: <u>20</u> ms Max. Operating force 作動力(Item 7.1) : <u>±30</u> % of initial force 初期値に対して Travel 移動量(Item 7.2) : <u>±10</u> % of initial taravel 初期値に対して		
9.2 Vibration resistance 耐振性	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p>(1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10 ~ 55</u> Hz (2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10-55-10</u> Hz Approx. <u>1</u> min 約1分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency : Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction of the travel 振動の方向 スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (<u>6</u> h in total) 各2時間(計6時間)</p>	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2		
9.3 Shock 耐衝撃性	<p>Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。</p> <p>(1)Acceleration 加速度: <u>980</u> m/s² (2)Acting time 作用時間: <u>6</u> msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction (<u>18</u> times in total) 各方向各3回(計18回)</p> 	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2		

DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 4/7
FOR REFERENCE		

10. Soldering conditions 半田付条件

Items 項目	Recommended conditions 推奨条件
10.1 Hand soldering 手半田	<p>Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。</p> <p>(1) Soldering temperature 半田温度: <u>350 °C</u> Max. (2) Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3) Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60 W</u> Max. (4) Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと (5) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its topside. スイッチの上面からフラックスが浸入しない様にして下さい。</p>
10.2 Reflow soldering リフロー半田	<p>Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。</p> <p>(1) Profile 温度プロファイル</p> <p>Surface of product Temperature 部品表面温度(°C)</p> <p>(2) Allowable soldering time 半田回数: <u>2</u> time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)</p>
10.3 Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	<p>(1) Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。</p> <p>(2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。</p> <p>(3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田: 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品</p> <p>(4) The thickness of cream solder: <u>0.15</u> mm クリーム半田印刷厚: <u>0.15</u> mm</p> <p>(5) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch soldered by reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. Therefore, when the PWB is designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等によりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設けしないで下さい。</p> <p>(6) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have the right one before use. リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。</p> <p>(7) As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the shortest period and at the lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。</p> <p>(8) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top and bottom side. スイッチの上面・下面からフラックスが浸入しないようにして下さい。</p>

DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/7
FOR REFERENCE		

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。したがって、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

A4. Before using products which were not specifically designed for use in automotive applications, please contact an Alps sales representative.

車載対応製品以外の製品を車載用にご使用される場合は、事前に弊社へご相談ください。

A5. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L)、容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

B. Soldering and assemble to PW board process 半田付, 基板実装工程

B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance.

端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意ください。

B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions.

はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いいたします。

B3. As this switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PWB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted.

当スイッチはリフロー半田対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れがありますので十分にご注意下さい。

B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions.

熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様をお願いします。

B5. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore please handle it with extreme care.

When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem.

ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。

B6. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB.

スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。

C. Washing process 洗浄工程

C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.

半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。

D. Mechanism design (switch layout) 機構設計

D1. When users use a different PWB mounting hole and land footprints/pattern from our recommended dimensions, the prior consultation shall be made with us.

プリント基板取り付け穴およびパターンに関し、推奨寸法以外を採用する場合は、当社に連絡願います。

D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch.

本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。

D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken.

ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 6/7
FOR REFERENCE		

D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section.

当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。

検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified.

(Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合があります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。(ストッパー強度参照)

D7. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

D8. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know.

セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。

D9. Please avoid designing keytop to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact applied to switch body.

セットキートップがセット筐体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因となります。

D10. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB.

基板がたわむような場所への設置はお避け下さい。

D11. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior consultation with us is also needed.

本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡いただき、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。

D12. The inclination of the striking part shall be within 3°.

打鍵部の傾斜は、3度以内に設定して下さい。

D13. Shape of keying tip: 打鍵部先端形状

It is recommended that the tip of the keying section is to be flat(φ5). Also, ABS or PC resin is recommended for its material.

φ2.5~5.0mmフラット形状を推奨いたします。尚、材質はABSまたはPC等の樹脂を推奨致します。

E. Using environment 使用環境

E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分にご注意下さい。

E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.

同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。

- For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品、ゴム材料、接着剤、合板、機器の梱包材、機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化、酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.

シリコン系ゴム、グリース、接着剤、オイルを使用される場合は、低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが発生しますとSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。

- When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand.

製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。

E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals.

高湿度環境下、又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性がありますので本スイッチはご使用にならないでください。

F. Storage method. 保管方法

F1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures.

However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温、常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用ください。

F2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above.

You should use it up as soon as possible.

開封後はポリフクロで外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管し、すみやかにご使用下さい。

F3. Do not stack too many switches for strafe.

過剰な積み重ねは行わないで下さい。

F4. Key-switches shall be kept as released position, when they are stored.

スイッチの操作部を押し切ったままでの保存はしないでください。

DOCUMENT No. KTR-***	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 7/7
FOR REFERENCE		
<p>G. Others. その他</p> <p>G1. This specification will be invalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 本仕様書は発行日より1年間を経過して、ご返却又はご注文の無い場合は、無効とさせていただきます。</p> <p>G2. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own discretion. 電氣的、機械的特性、外觀寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので、あらかじめ御了承下さい。</p> <p>G3. The flammability grade of the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrain from using it in the place where it can catch fire, or take measures to preclude catching fire. 本製品に使用している樹脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB" (遅燃性グレード)相当を使用しております。つきましては類焼の恐れがある場所での使用を禁止するか、類焼防止対策をお願いします。</p> <p>G4. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring higher safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protection network. スイッチの品質には万全を尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品故障に対してセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全確保して頂きますようお願いいたします。</p> <p>G5. Never use the product beyond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to some abnormal conditions, you must take certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. 定格を超えての使用は火災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合は保護回路等で電流遮断等の対策をして下さい。</p> <p>G6. TACT Switch is trademark or registered trademark of ALPS ELECTRIC CO.,LTD.. タクトスイッチはアルプス電気株式会社の商標もしくは登録商標です。</p>		



报价图纸

BCJH66TK0 見積もり図面

2016/08/30		
マツダ株式会社 電子開発部 電子機構開発 Gr		
承認	審査	担当
福田	山本	柳

部品番号 : BCJH-66TK0

システム名称 : TACTILE-SW

△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
0	2016/8/30	7G RFI作成			柳
改歴	作成 / 改定日	変更内容	承認	審査	作成

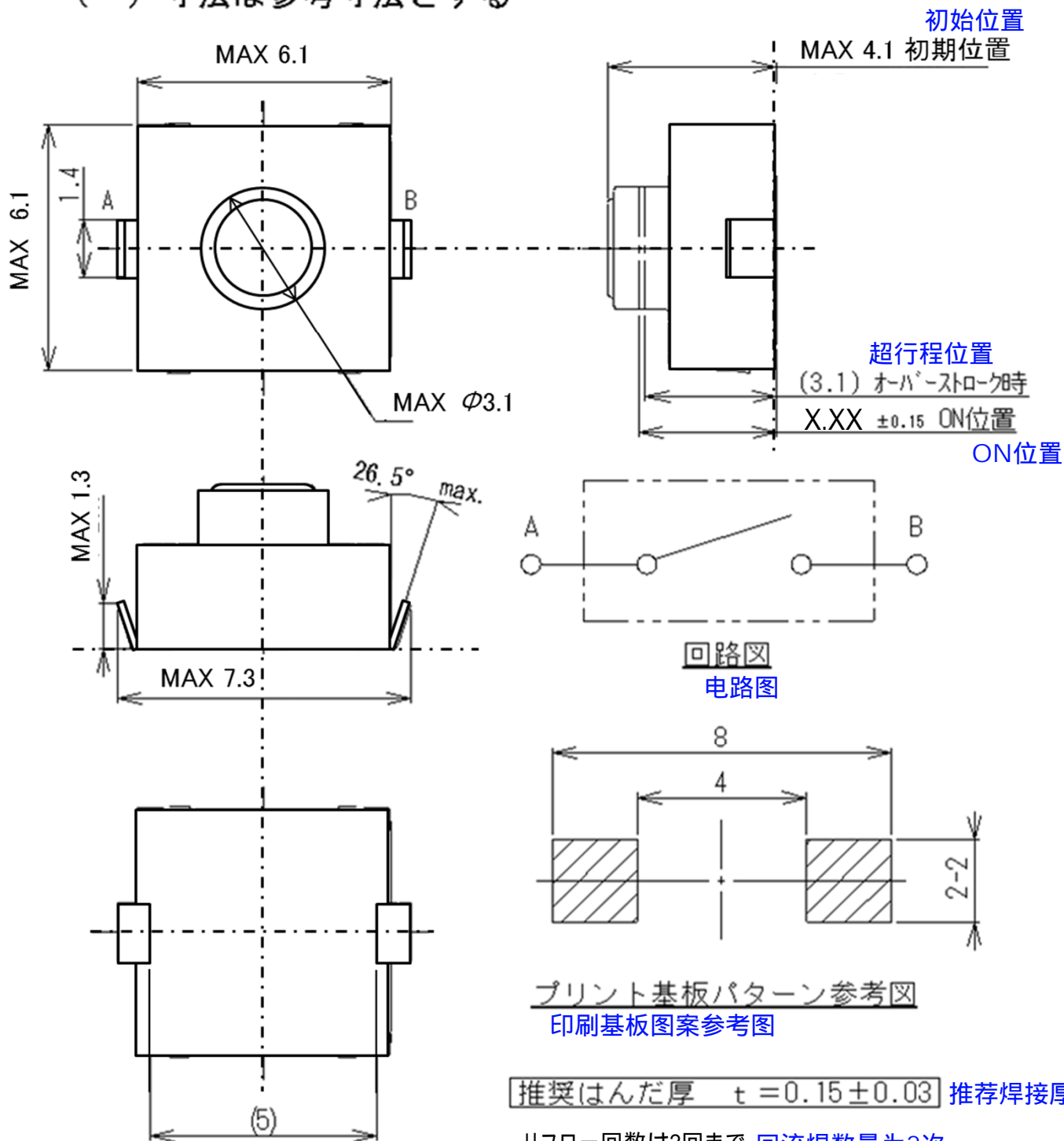
1.形状図 形状图

外形形状图 (普通尺寸公差)

() 尺寸仅供参考

外形寸法图 (普通寸法許容差 ±0.2)

() 寸法は参考寸法とする



X.XXの値

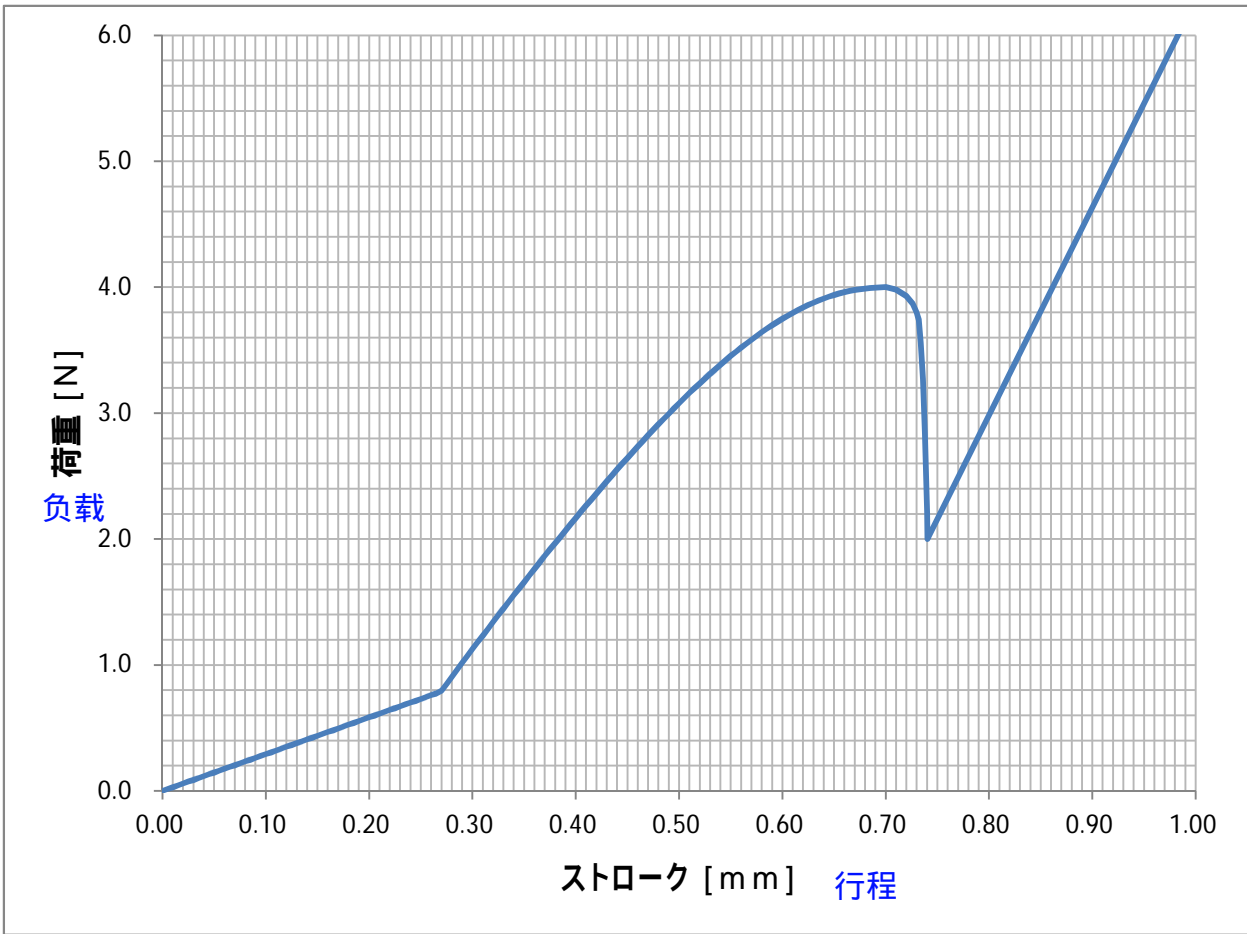
BCJH: 3.21

BCJL: 3.39

2. FSカーブ FS曲线

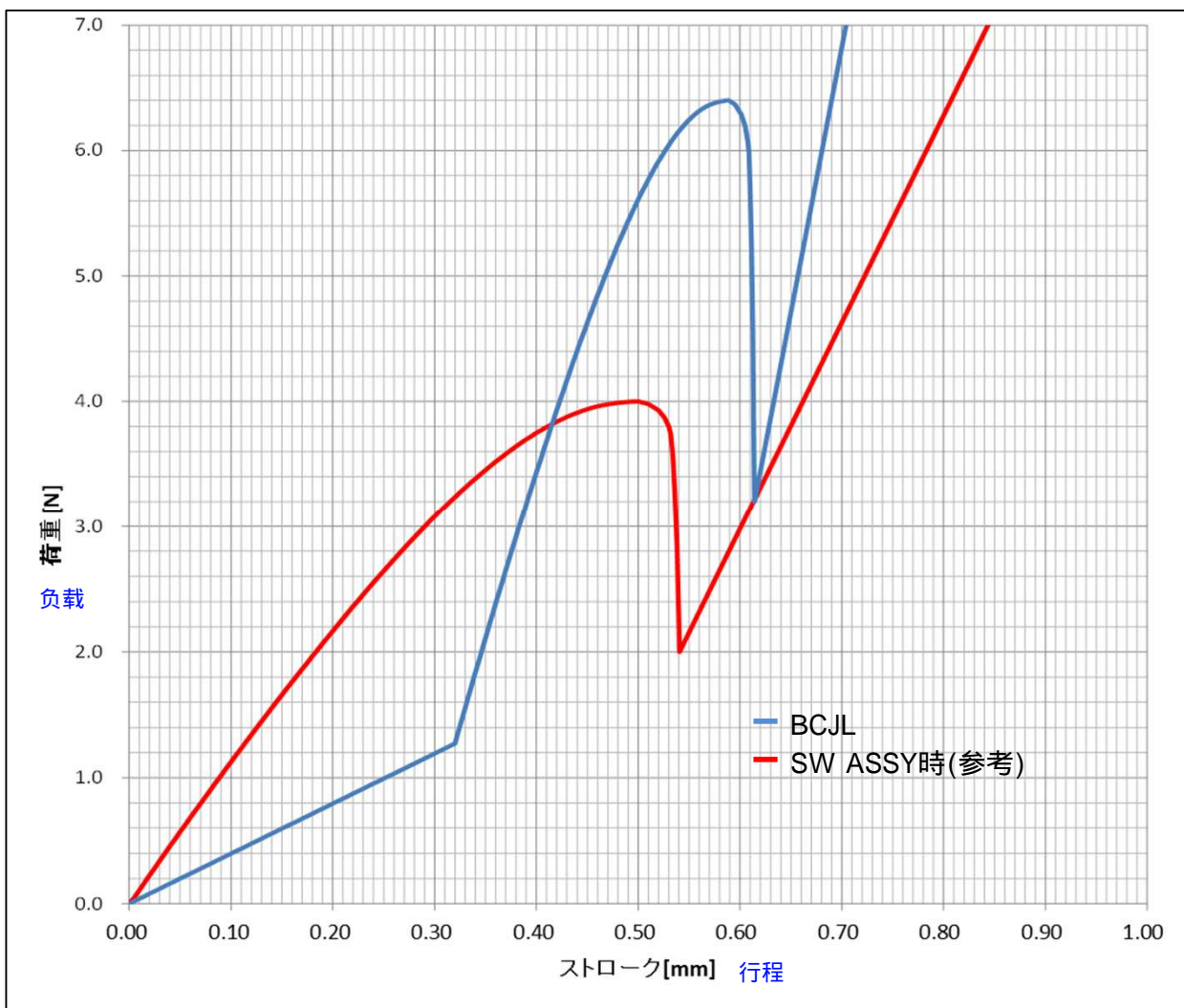
- ・ 下記に示す波形と一致させること。 **与下述波形一致**
- ・ 下記に示すバラつきを満足できない場合は、バラつきを再現したサンプルを用いて評価し、是非を判断する。
如不能满足下述偏差，则通过再现偏差的样件进行评价，进行判断

BCJHのFSカーブ BCJH的FS曲线



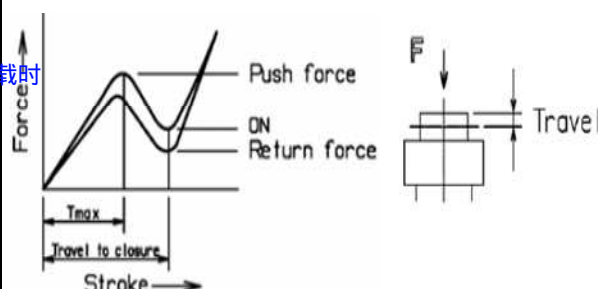
項目 项目	試験条件 试验条件	スイッチ単品規格 开关单品规格
動作力 操作力 (Push force)	按压棒形状 直径4mm, 平面 押し棒形状 : 直径 4mm、フラット面 荷重の負荷範囲 : スイッチの中心から 0.3mm以内 動作エージング : スピード 1mm/s 荷重 12.5N × 3回	3.8±0.6 N
戻り力 回位力 (Return force)	测试速度 : 0.5mm/s 測定開始荷重 : 0.05N 傾き 傾斜 : ストローク方向に対して3°	1.0 N min.
クリック率 点击率 (Click ratio)	行程方向3°	50±15 %
ストローク 行程 最大荷重時 最大负载时 (T max.)		0.75±0.1 mm
行程ON時 ストロークON時 (Travel to closure)		0.79±0.1 mm
预压 プリロード		0.25±0.15 mm

BCJLのFSカーブ BCJL的FS曲线

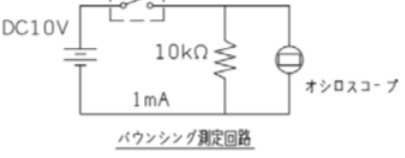
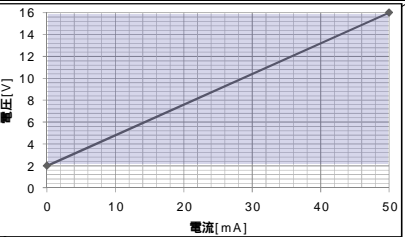


項目	項目	試験条件	試験条件	スイッチ単品規格
動作力	操作力 (Push force)	押し棒形状 : 直径 4mm、フラット面	直径4mm,平面	6.4±1.0 N
戻り力	回位力 (Return force)	荷重の負荷範囲 : スイッチの中心から 0.3mm以内		1.0 N min.
クリック率	点打率 (Click ratio)	動作エージング : スピード 1mm/s		50±15 %
ストローク	行程 最大荷重時最大負荷時 (T max.)	測定スピード : 0.5mm/s		0.59±0.1 mm
行程ON時	ストロークON時 (Travel to closure)	測定開始荷重 : 0.05N	测试开始负载	0.61±0.1 mm
预压	プリロード	傾き : ストローク方向に対して3°	行程方向3°	0.25±0.15 mm

开关单品规格

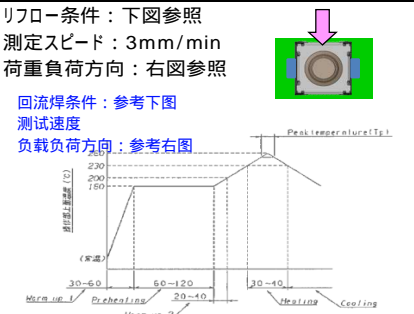


3. 電気的特性 电气特性

項目 项目	試験条件 试验条件	スイッチ単品規格 开关单品规格
接触抵抗 接触电阻	測定時の荷重：8N 計測器：微小電流接触抵抗機	500m 以下
絶縁抵抗 绝缘电阻	DC 500V (異極端子間) 測定環境：常温常湿(23 /50%)	1M 以上
耐電圧 耐电压	AC 500V 1分間 (異極端子間) 測定環境：常温常湿(23 /50%)	絶縁破損しないこと 无绝缘破损现象
バウシング 震动	下記回路でスイッチの操作方向に3~4回/秒の速さで等速軽打する 測定環境：常温常湿(23 /50%) 	ON時：10ms以下 OFF時：10ms以下
定格電流・電圧 额定电流, 电压		スイッチにかかる電流・電圧は下記範囲でお使いください 最大 DC16V 50mA 最小 DC 2V 10μA

4. 信頼性 信頼性

1) MESPに含まれていない項目 MESP里没有包含的项目

項目 项目	試験条件 试验条件	スイッチ単品規格 开关单品规格
耐寒性 (Cold test) 耐寒性	周囲温度：-40 ±2 放置時間：400時間	無負荷状態 試験後、常温、常湿に1時間放置後測定する 无负荷状态 试验后, 常温, 常湿环境下 放置1小时后测试
耐熱性 (Heat test) 耐热性	周囲温度：105 ±2 放置時間：400時間	
熱衝撃 (Heat shock test) 热冲击	試験条件：-40 ±2 /2時間 105 ±2 /2時間 切替時間5分以下 試験回数：6サイクル	
耐湿性 (Humidity test) 耐湿性	周囲温度：45 ±3 相対湿度：90~95% 放置時間：72時間	接触抵抗：1000m 以下 下記項目が規格を満たすこと ・絶縁抵抗 ・耐電圧 ・バウシング ・動作力 ・動作ストローク
動作寿命 (Endurance) 操作寿命	動作速度：2~3 /秒 押圧力：規格上限値 動作回数：200,000回	押し棒形状：直径 4mm、フラット面 荷重範囲：スイッチの中心から 0.6mm以内
耐H2S性 (Withstand H2S) 耐H2S性	ガス濃度：3±1ppm 周囲温度：40±2 相対湿度：80~85% 放置時間：50時間	無負荷状態 試験後、常温に1時間放置後測定する
耐負荷 (Load limit) 耐荷重	荷重：100N 加圧時間：60秒	押し棒形状：直径 4mm、フラット面 荷重の負荷範囲：スイッチの中心から 0.6mm以内
防塵防水 (Dust / Water proof) 防尘防水	JIS D 0207に準ずる 参照JIS D 0207	JIS D 0207の防塵性を満足すること 防水は非対応
保存温度範囲 (Preservation temp.) 保存温度范围		製品単品状態：-40~105 エンボステーピング状態：-20~60
使用温度範囲 (Operation temp.) 使用温度范围		-40~90
半田強度 (Solder peel-off strength) 焊接强度	リフロー条件：下図参照 測定スピード：3mm/min 荷重負荷方向：右図参照 回流焊条件：参考下图 测试速度 负载负荷方向：参考右图 	30 N min.

2) MESPI項目

MES PA 66460G		適用： / 非適用：×	
熱的環境性 热环境性	7.3.1	耐冷熱繰返し性 耐冷热循环	
	7.3.2	耐高温放置作動性 耐高温放置作动性	
	7.3.3	耐高温放置性 耐高温放置性	×
	7.3.4	耐低温放置作動性 耐低温放置作动性	
	7.3.5	バルブ連続通電 灯泡连续通电	×
被水環境性 临水环境	7.4.1	耐湿度性 耐湿度	
	7.4.2	耐汗性 耐汗	×
	7.4.3	耐清涼飲料水性(1)	×
	7.4.4	耐清涼飲料水性(2)	×
印刷評価 印刷评价	7.5.1	耐摩耗性 耐磨耗	×
	7.5.2	耐液摩耗性 耐液磨耗	×
	7.5.3	耐剥離性 耐剥离	×
機械的環境性 机械环境	7.6.1	リード線強度、ロック強度 导线强度、锁止强度	×
	7.6.2	ノブ又はハブの強度 旋钮及手柄强度	×
	7.6.3	ノブ又はハブの抜け強度 旋钮及手柄拔脱强度	×
	7.6.4	取付強度 安装强度	×
	7.6.5	SW挿入力 开关插入力	×
	7.6.6	SW抜け力 开关拔脱力	×
	7.6.7	耐衝撃性 耐冲击	×
	7.6.8	耐振性 耐振动	
耐電氣的環境性 耐电气环境	7.7.1	耐連続通電性 耐连续通电	
	7.7.2	耐異常電圧性 耐异常电压	
	7.7.3	耐異常電流性 耐异常电流	
特殊環境性 特殊环境	7.8.1	耐水性 耐水	×
	7.8.2	耐光性	×
	7.8.3	耐塵性 耐尘	
	7.8.4	耐塩水性 耐盐水	×
	7.8.5	ソルベントクラック 溶剂裂纹	×
耐久性 耐久性	7.9.1	常温耐久性 常温耐久	
	7.9.2	高温作動耐久性 高温作动耐久	×
	7.9.3	リード線屈曲耐久性 导线弯曲耐久	×

MES PW 67601		適用： 非適用：×	
化学的環境 化学环境	7.4.1	塩水噴霧 盐水喷雾	×
	7.4.2	薬品 药品	×
	7.4.3	ウォーター・ドロップ 水滴下	×
	7.4.4	塩水浸漬 盐水浸渍	×
	7.4.5	複合コロシオン 复合腐蚀	×
	7.4.6	サイクリックコロシオン 循环腐蚀	×
	7.4.7	混合ガス流腐食試験 混合气体流腐蚀	
耐久 耐久	7.5.1	高温耐久 高温耐久	×
	7.5.2	操作部耐久 操作部位耐久	
	7.5.3	機械的耐久 机械耐久	
	7.5.4	高温-高温耐久 高温-高温耐久	×